

第二十四届中国覆铜板技术研讨会

邀请书

中国电子材料行业协会覆铜板材料分会、中国电子电路行业协会覆铜板分会，拟定于2023年12月6日至12月8日，在浙江省桐乡市“振石大酒店”举办“第二十四届中国覆铜板技术研讨会”。

当前，国际形势复杂严峻，国内市场需求不足，国内外新市场、新技术竞争更为激烈，新一轮科技革命和产业变革迅猛发展，覆铜板产业创新突破高质量发展处于关键时期，产品技术迭代升级，创新突破，产业链上下游需携手共进、深度融合、精诚协作，共同推进覆铜板产业技术进步，促进产业链高质量健康发展。

本届研讨会的主题为“**协同创新破难点 促进产业链高质量发展**”。大会将邀请覆铜板行业及其上下游企业、科研院所的知名专家，就覆铜板技术及产业链的热点作深入探讨和精彩演讲，还有来自国内覆铜板行业及上下游行业的专家、技术人员呈献的优秀论文。大会召开期间，将隆重颁发本届研讨会的“CCLA杯优秀论文奖”。

热忱欢迎覆铜板行业及上下游企业代表、业界人士届时光临。

热忱欢迎关注覆铜板产业发展的各界人士、机构光临此盛会。

主办单位及联络资讯：

中国电子材料行业协会覆铜板材料分会 王晓艳 029-33335234

中国电子电路行业协会覆铜板分会 李 琼 021-54179011-605

承办单位：

中国巨石股份有限公司

协办单位：

中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会（CCFA）

广东省电路板行业协会（GPCA）

深圳市线路板行业协会（SPCA）

江西省电子电路行业协会（JXPCA）

重庆市电子电路制造行业协会（CQPCA）

赞助单位：（征集中）

中国巨石股份有限公司
浙江华正新材料股份有限公司
同宇新材料（广东）股份有限公司
南通图海机械有限公司
成都科宜高分子科技有限公司
江苏东材新材料有限责任公司
梅州市威利邦电子科技有限公司
广东亚镭环境科技股份有限公司
上海开士达化工新材料有限公司

• • •

会议日程：

“第二十四届中国覆铜板技术研讨会”：会期 2023 年 12 月 6 日~8 日。12 月 6 日全天报到，12 月 7 日全天报告（8:30~18:00），12 月 8 日疏散。

会议费用：

费用包括：会务费、资料费、餐饮费等。

会费标准：已交会员费单位 1500 元/人，未交会员费单位代表及非会员单位代表 2000 元/人。参会代表可提前将会务费汇至协会账户，如参会人员有变动，会后办理退费或报到现场补交。

住 宿：参会代表按会议优惠价提前自行与酒店联系预定房间，标间 380 元/晚/间（含双早），单间 450 元/晚/间（含双早），费用自理。

预定住宿联系人：陆锦芬 电话：138 6739 8426。

付款方式：

帐 户：中国电子材料行业协会

开户银行：工行北京香河园支行

账 号：0200 0191 0900 0125 724

注：提前汇款请在汇款之日将开票信息同会议回执一起发给会务组，收到汇款后即可开票邮寄，汇款时请附言“覆铜板会议会务费”，以便区分；现场现金缴费的请将开票信息同会议回执一起提前发到会务组，以便及时开票。

会议地址：

桐乡市振石大酒店，地址：浙江省桐乡市梧桐街道振兴东路 199 号。

酒店联系电话：0573-88188888 。

会议酒店交通指南：

飞 机：萧山国际机场，65 公里。

高 铁：桐乡高铁站，12 公里；

会务组联络方式：

联系人：王晓艳 13609146084 ， 029-33335234

董榜旗 15667263899

协会微信：15667246308

E-mail: ccla33335234@163.com

网 站：www.chinaccl.cn

第二十四届中国覆铜板技术研讨会组委会

2023 年 9 月 5 日

“第二十四届中国覆铜板技术研讨会” 会议回执

单位名称					订房数量	
代表姓名	职务	手机	电话	E-mail	单人间	双人间
开票信息： 名 称： 纳税人识别号： 地 址、电 话： 开户行及账号： 发票邮寄地址：						
备注	房源有限，计划在“振石大酒店”住宿的代表，务请于2023年12月01日前自行与酒店联系预订房间！联系时请报“覆铜板行业协会会议”，即可享受优惠价格。 酒店预定房间联系人： 陆锦芬 电话：138 6739 8426。 1. 请参会代表准确填写回执表各项信息，将回执于11月30日前发至 cc1a33335234@163.com 或协会微信：15667246308。 2. 需要了解研讨会最新动态请登录： www.chinaccl.cn 或者直接联系会务组。					